

G510 硬件应用设计说明

文档版本: V1.0.4

更新日期: 2013-11-26



版权声明

版权所有©深圳市广和通实业发展有限公司 2013。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形 式传播。

注意

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标申明



} FI3 C C M 为深圳市广和通实业发展有限公司的注册商标,由所有人拥有。

版本记录

文档版本	更新日期	说明
V1.0.0	2013-02-01	初始版本
V1.0.1	2013-04-26	增加射频电路推荐设计介绍和软件推荐设计介绍
V1.0.2	2013-05-14	更新图 2 和一些描述错误
V1.0.3	2013-07-31	更新 SIM 卡接口设计说明; 优化文档结构和内容; 软件推荐设计等其他内容,分列到相关文档单独说明。
V1.0.4	2013-11-26	增加 3.3 章节

G510 硬件应用设计说明 Page 2 of 11



适用型号

序号	产品型号	说明
1	G510	
2	G510S	

G510 硬件应用设计说明 Page 3 of 11



目录

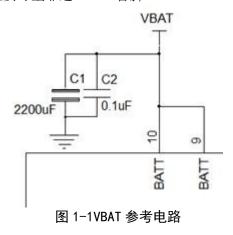
1	电源设计				
	1.1	工作电压	5		
	1.2	峰值电流	5		
2	开关机	几流程	6		
	2.1	设计时对模块的开关机不需要控制	6		
	2.2	设计时对模块的开关机需要控制	6		
	2.3	开机成功的判定	7		
3	模块昇	异常情况处理	8		
	3.1	通过AT命令重启	8		
	3.2	通过重新上下电重启	8		
	3.3	通过EMERG_RST紧急关机	9		
4	Sleep	o mode的应用说明1			
5	针对E	├对ESD性能的应用说明1			



1 电源设计

1.1 工作电压

G510 模块的工作电压范围是 3.3V~4.5V。推荐使用 3.8V~4.0V 供电,同时在电源输入端使用 1000~2200uF 的电容,在 PCB 板上要尽量靠近 VBAT 管脚。



1.2 峰值电流

G510 模块的峰值电流可能达到 2.0A(在 GSM900 PCL5 时发射电流最大,峰值可能到 2A),请注意电源芯片的选取,建议使用开关稳压芯片 LM2576 或 LM2596 等。峰值电流通常也会造成系统电源的纹波抖动 TDD 纹波,客户在调试、测试产品时,必须要检测电源纹波情况。通常要求电源纹波小于 300mV。下图示例:

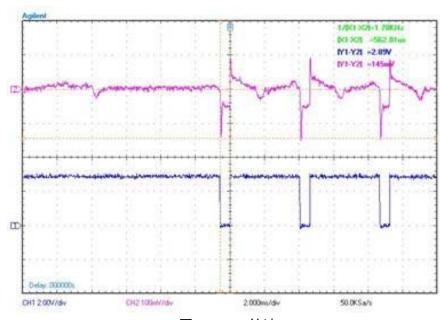


图 1-2 TDD 纹波

G510 硬件应用设计说明 Page 5 of 11



2 开关机流程

G510 的 POWER_ON 管脚用于控制模块的开关机操作。

2.1 设计时对模块的开关机不需要控制

如果不需要对模块开关机控制,可以将 POWER_ON 管脚通过 470 ohm 电阻拉低,让模块省电后自行 启动,这样设计后只能掉电关机。

2.2 设计时对模块的开关机需要控制

设计时,使用 POWER ON 进行模块的开关机控制,则推荐的控制时序如下:

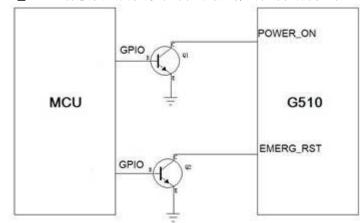


图 2-1 POWER_ON 参考电路

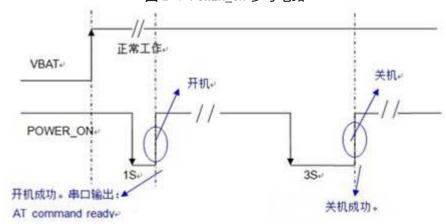


图 2-2 POWER_ON 时序图

G510 硬件应用设计说明 Page 6 of 11



2.3 开机成功的判定

开机成功后,**G510** 的 **VDD** 会输出高电平。通常情况下,我们还是建议通过 **AT** 命令的响应来判定模块是否开机成功。

G510 硬件应用设计说明 Page 7 of 11



3 模块异常情况处理

在某些情况下,模块会出现一些异常情况,比如长期不能注册网络甚至 AT 命令无法响应的情况等。根据问题情况,我们给出一些异常情况处理的建议。

3.1 通过 AT 命令重启

在这种情况下,我们建议通过软件复位的方式来处理这种异常情况。 发送 AT+CFUN=15,即可对模块进行软件重启。

3.2 通过重新上下电重启

需要增加外部电路实现对模块供电的断开控制,参考电路如下图所示。

MOS 管控制 G510 模块的 VBAT, GSMPWR 高电平时 QW3 导通, V42MD 给模块供电。当 GSMPWR 拉低,模块掉电。

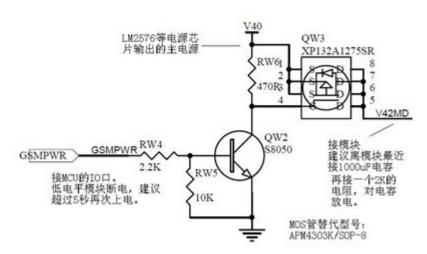


图 3-1 VBAT 电源管理参考电路

注意:考虑 MOS 管关断后,V42MD 由于电容的原因,电压泄放会变慢,如果再次开启 MOS 管,模块可能出现开机复位异常,最终无法开机。所以,需要增加放电 2K 的电阻或者拉大关断到开启的时间。

G510 硬件应用设计说明 Page 8 of 11



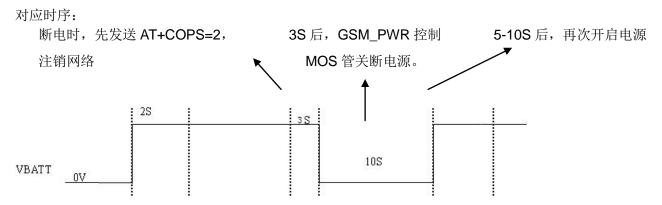
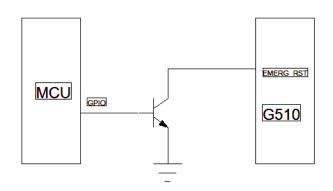


图 3-2 VBAT 电源管理时序图

3.3 通过 EMERG_RST 紧急关机

设计时,通过 EMERG_RST,直接紧急关机。此种关机不会做任何注销动作。



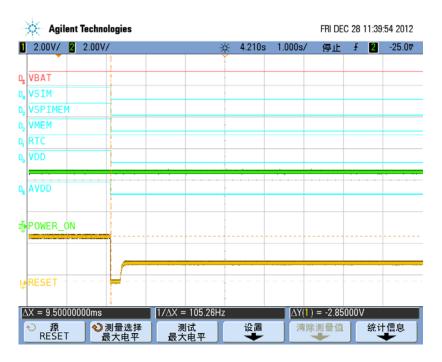


图 3-3 通过 EMERG_RST, 直接紧急关机

G510 硬件应用设计说明 Page 9 of 11



4 Sleep mode 的应用说明

Sleep mode,可以大大降低模块的功耗,最小可到 1.0mA。建议客户在模块处于空闲状态时通过 AT 命令将其置于睡眠模式。具体操作如下:

ATS24=2 //启动 Sleep mode。

OK //数值 2 表示 2 秒内如果 G510 没有接收到其他命令或者数据,模块自动进入休眠状态。这个数值的范围为 0 至 255。

进入睡眠模式后的模块可以通过 WAKE UP 和 UART1 DTR 管脚来唤醒。

WAKE_UP 脚是预留给客户作为唤醒模块使用的,客户在设计时只需要把它连接到 MCU 的一个 GPIO 即可。此管脚是边沿触发有效。在命令中 ats24=[value], [value]设置的数字大小不仅仅是指[value]秒后 G510 进入睡眠,同时暂时唤醒的持续时间也是它。比如发 AT 命令 ats24=2。G510 将会在 2s 后进入睡眠模式。而如果通过 WAKE_UP 把 G510 暂时唤醒, 2s 内如果 G510 没有接收到其他命令或者数据,G510 将继续进入睡眠模式。

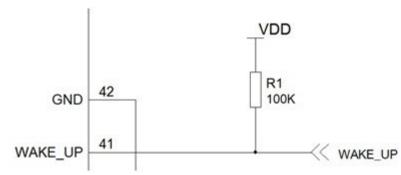


图 4-1WAKE UP 参考电路

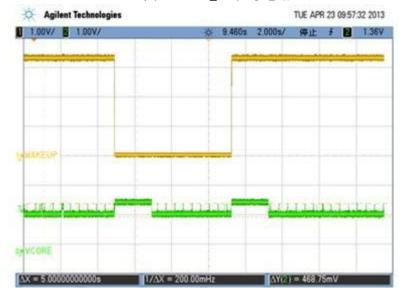


图 4-2 WAKE UP 时序图

8线串口 UART1 中的 UART1_DTR 管脚也可以用来唤醒模块,使用方法同 WAKE_UP。

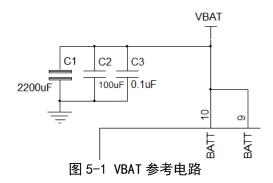
G510 硬件应用设计说明 Page 10 of 11



5 针对 ESD 性能的应用说明

模块产品在应用开发设计过程中,如果对应用产品整机的 ESD 性能要求严格,那么在设计硬件电路时, 几个点需要注意的,说明如下:

- 1. 模块内部已经在射频部分充分的考虑了 ESD 问题。因此在应用电路的硬件设计上可以不做考虑。
- 2. 模块产品对电源的要求比较高,因此在 ESD 问题上,首要解决电源上的影响。我们建议增加 2200uF 的电解电容,如果可以,增加 100-220uF 的钽电容,钽电容的 ESR 低,对 ESD 性能也有补充。



3. 在接口电路上, 串口等数字逻辑电路只能承受 500V 的 ESD。建议增加 ESD 保护器件, 推荐型号: AVR-M1608C270MTAAB(TDK)。

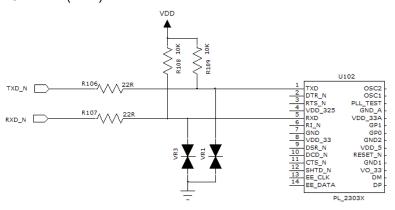


图 5-2 UART 参考电路

4. 由于 SIM 卡直接影响网络注册,因此在 SIM 卡电路上必须增加 ESD 保护器件,ESD 保护器件越近卡座防护性能越明显,型号可以跟以上相同,具体设计参考 SIM 应用设计说明文档。

G510 硬件应用设计说明 Page 11 of 11